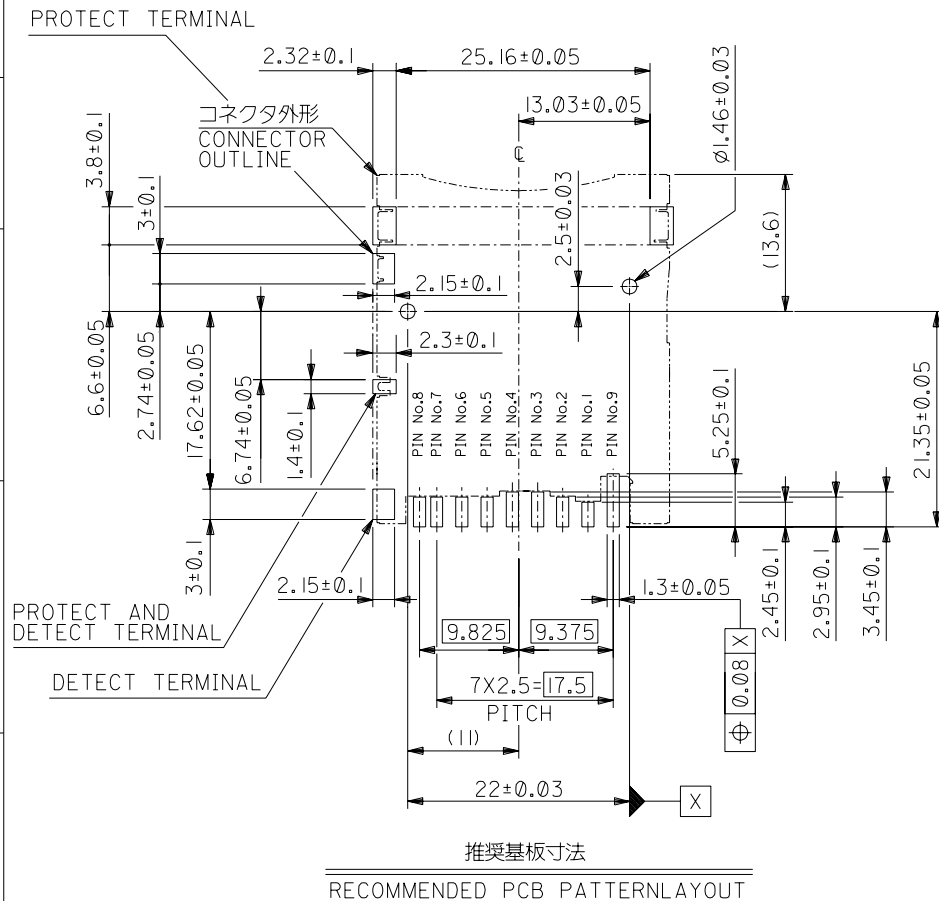


1

A



⑩	ネイル NAIL	2	銅合金 COPPER ALLOY	錫メッキ TIN PLATING
⑨	ディテクトターミナル DETECT TERMINAL	1	銅合金 COPPER ALLOY	接点部：金メッキ SELECTIVE GOLD PLATING
⑧	プロテクト & ディテクトターミナル PROTECT AND DETECT TERMINAL	1	銅合金 COPPER ALLOY	接点部：金メッキ SELECTIVE GOLD PLATING
⑦	プロテクトターミナル PROTECT TERMINAL	1	銅合金 COPPER ALLOY	接点部：金メッキ SELECTIVE GOLD PLATING
⑥	スプリング SPRING	1	ピアノ線 SWP	—#—
⑤	ピン PIN	1	ステンレス鋼 STAINLESS STEEL	—#—
④	金属カバー METAL COVER	1	ステンレス鋼 STAINLESS STEEL	—#—
③	ターミナル TERMINAL	9	銅合金 COPPER ALLOY	接点部：金メッキ SELECTIVE GOLD PLATING
②	スライダークام SLIDER CAM	1	耐熱樹脂，UL94V-0 色：黒 HEAT RESISTANCE POLYMER UL94V-0,BLACK	—#—
①	ハウジング HOUSING	1	耐熱樹脂，UL94V-0 色：黒 HEAT RESISTANCE POLYMER UL94V-0,BLACK	—#—
NO.	PARTS	QTY	MATERIAL	FINISHE

EC NO. DRWN: CHK: APPR:			EC NO. DRWN: CHK: APPR:			EC NO. DRWN: CHK: APPR:			EC NO. DRWN: CHK: APPR:			RELEASED EC NO.:J2004-4339 DRWN:H.KAWABATA '04/05/20 CHK: K.TOJO '04/05/20 APPR:M.SASAO '04/05/20			DESCRIPTION REV	MATERIAL 材料 表記参照 SEE CHART		GENERAL TOLERANCES: (UNLESS SPECIFIED) 一般公差		SCALE 2 : 1	DESIGN UNITS ☒ mm ☐ INCH		THIRD ANGLE PROJECTION	☐ mm INCH ☐ mm INCH ☒ mm ONLY	REVISE ON CAD ONLY	
												FINISH 仕上り 表記参照 SEE CHART		10 UNDER 未満		±0.2	DRAWN BY & DATE H.KAWABATA '04/05/20		TITLE: SD MEMORY CARD CONN.EJECT MECHANISM FOR PUSH/PUSH ASS'Y (REVERSE TYPE) -LEAD FREE-							
												10 OVER 以上 30 UNDER 未満		±0.25		CHECKED BY & DATE K.TOJO '04/05/20										
												30 OVER 以上		±0.3		APPROVED BY & DATE M.SASAO '04/05/20		MOLEX INCORPORATED								
												WIRE RANGE 適用電線範囲 — # —			ANGLE 角度		±3°	CAD FILENAME SD-54768-012.S02		MATERIAL NO. SEE CHART		DRAWING NO. SD-54768-012		SHEET NO. 2		
						0						INS. RANGE 被覆外径 — # —					THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION.								SIZE B	